

「지능형 반도체 개발·실증 지원」, 「고신뢰 반도체 상용화를 위한 검증·확인 지원」 2026년 팹리스 기업 SEDEX 공동관 참가 지원기업 모집 공고

한국팹리스산업협회에서는 국내 팹리스 기업의 경쟁력 제고 및 판로 확대 지원을 위해 2026년 팹리스 기업 SEDEX 공동관 참가 지원 프로그램을 다음과 같이 공고하오니, 전시회 참가를 통한 신규 고객사 발굴 및 매출 확대 등 효과적인 성과 창출을 희망하는 기업의 많은 신청 바랍니다.

2026. 04. 28
한국팹리스산업협회 회장

1 추진 목적

- 우수한 전시 마케팅 환경 및 공동관 인프라 제공으로 참가기업의 대외 경쟁력을 강화하고, 현지 맞춤형 전시 전략을 통해 실질적인 글로벌 판로 개척과 시장 진입 기반을 마련함
- 바이어 매칭 및 홍보 활동을 전개하여 신규 고객사 발굴과 수출 상담 등 가시적인 매출 확대 기회를 제공하며, 나아가 글로벌 파트너와의 긴밀한 협력 체계 구축을 통해 산업 내 핵심 공급망 진입 및 중장기적 네트워크 기반 마련

2 공동관 개요

- 가. 전시회명 : 2026 SEDEX(제28회 반도체 대전)
- 나. 전시기간 : 2026. 10. 14.(수) ~ 16.(금) / 2박3일
- 다. 전시장소 : COEX Hall C&D
- 라. 참 가 사 : 시스템 반도체, 메모리 반도체, 장비/부분품, 재료, 설비, 센서 등 반도체 관련 기업
- 마. 참관규모 : 삼성전자, SK 하이닉스 등 반도체 제조기업, 샤오미, 화웨이 등 글로벌 전자제품 제조기업 등 관련 종사자 60,000명

3 지원 항목

| 지원분야 | 지원내용 | 비 고 |
|------------|--|------------------------------|
| 공동관 참가 지원 | - 공동관 내 전시부스 구축 및 운영 - 전시부스 내 홍보패널 디자인 및 제작 | * 소모성 경비 제외 (인건비·여비·식비 등) |
| 제반시설 및 장치비 | - 전시부스 내 전기, 네트워크, 테이블, 의자 등 비품 임차 비용 | |

4 신청방법 및 제출안내

가. 신청기간 : 2026년 5월 6일(목) ~ 6월 10일(목), 18:00까지

나. 모집규모 : 5개사 내 · 외

다. 신청방법

- 한국팹리스산업협회 홈페이지(www.k-fablless.com)에서 공고문 확인
- 공고문 내 첨부 신청서 양식을 다운로드하여 작성 후 이메일 제출
- 접수방법 : 제출서류를 모두 구비하여 이메일 (kfia.cms@gmail.com) 제출
※ 제출 후 필히 ‘접수 확인 메일’ 확인

라. 제출서류

| 번호 | 서류명 | 부수 | 제출 | 비 고 | 형태 | 접수 방법 |
|----|---------------------------------|----|-----|------|--------------|----------|
| 1 | 지원신청서(원본 및 날인본) | 1부 | 필수 | 지정서식 | HWP, PDF | 이메일 |
| 2 | 사업자등록증 사본 (지사, 연구소 별도 제출) | 1부 | 필수 | - | 스캔본 (PDF) | |
| 3 | 국세·지방세 완납증명서 | 1부 | 필수 | | | |
| 4 | 지능형반도체개발지원센터 입주계약서(혹은 입주예정서) | 1부 | 해당시 | 우대사항 | | |

o 서류제출 시 유의사항

- 제출서류가 위.변조 혹은 허위임이 밝혀질 경우 그 즉시 선정 취소 또는 협약이 해약되므로 사실대로 작성하여 제출할 것
- 서류제출 시 파일명에 순번과 서류명, 신청기업명 기입
(ex. 3_사업자등록증 ((주)기업명.pdf))

4 지원자격 및 우대사항

가. 지원자격

- o **반도체 설계 기업**(팹리스, IP 전문 기업 등)으로 중소기업* 및 중견기업*(창업 및 벤처기업 포함)이며, 다음 ①, ② 요건 중 하나라도 해당하는 기업
 - ① 비수도권(서울·인천·경기·해외 제외) 내 본사, 지사, 공장, 연구소 중 1개 이상 소재한 기업
 - ② 수도권 기업 중 '26년까지 (대구)지능형 반도체 개발지원센터 입주 예정*인 기업
 - * 입주확약서 제출 필수
- o 신청기업이 설계한 제품으로, 전시회 전체 기간 내 전시 및 홍보 활동이 가능한 기업
- o 본 지원프로그램의 목적 및 취지에 부합하는 국내 반도체(팹리스) 기업

* 중소기업기본법 제2조 및 중소기업시행령 제3조(중소기업의 범위)에 해당하는 중소기업

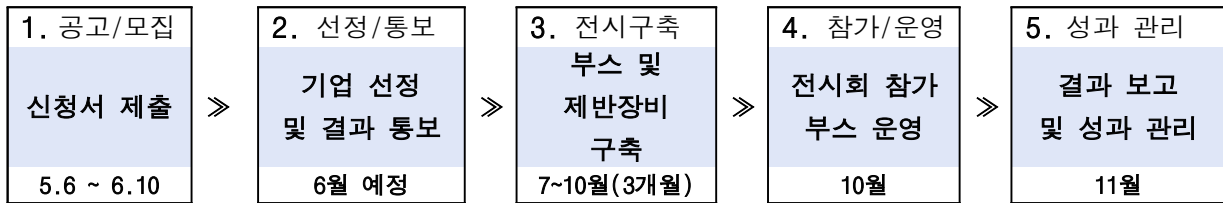
* 중견기업성장촉진 및 경쟁력강화에 관한 특별법 제2조 해당하는 중견기업

나. 우대사항

| 우대사항 | 우대조건 | 가 점 |
|------|------------------------|-----|
| 지역우대 | - 지능형 반도체 개발지원센터 입주 기업 | 5점 |

4 추진절차 및 선정평가

가. 추진절차 및 일정



나. 선정평가

○ 1단계 : 서류검토

- 결격사유 및 자료 미제출 등 검토하여 신청자격 적합성 판단
- 신청서 내용 오류 및 성실 작성 여부 확인

○ 2단계 : 전문가 평가

- 산·학·연 전문가 5인 내외로 구성된 평가위원을 통해 선정
- 지원 타당성, 수행계획 우수성, 성과창출 가능성을 종합적으로 평가하여 지원 대상 기업 선정
- 평가점수 70점 이상인 기업 중 고득점 순으로 선정

○ 3단계 : 결과발표

- 선정평가 결과는 개별 통보하며, 평가결과는 원칙적으로 공개하지 않음

5 문의처

- 한국팹리스산업협회 대구지원센터 (053-214-9890)
 - 이메일 : 강영석 PM(kfia.kang@gmail.com), 최민서 PM(kfia.cms@gmail.com)
 - 주 소 : 대구광역시 북구 연암로 40, 201동 201호(산격동)

- 한국팹리스산업협회 대구지원센터 -
2026년 기업지원 프로그램 안내

0 기업지원 프로그램 안내

| 사업 | 구분 | 지원프로그램 | 지원 내용 | 담당자 |
|--------------------------|--------------|----------------------|---|---------------------------------|
| 지능형 반도체 개발·실증 지원 | 개발 및 제품화 지원 | 시제품 제작지원 | - MPW 제작, FPGA제작, 디자인하우스 비용 - 기업당 최대 2~4천만원 * 기업부담금 10% 이상 | 강영석 PM (kfia.kang@gmail.com) |
| | | 지능형 반도체 개발지원센터 장비 활용 | - 지능형 반도체 개발지원센터 장비 활용 - 시제품 제작지원 프로그램과 연계 진행 시 장비 사용료 할인 지원 | |
| | | 애로기술 컨설팅 지원 | - 비수도권 팹리스 산업의 기획, 설계, 시험/검증, 제품화 등 반도체 개발 과정의 기술적 애로사항 확인 및 컨설팅 - 무상 지원 | |
| | 마케팅 및 사업화 지원 | 마케팅 지원 | - 지능형 반도체 홍보물 제작지원 - 국내외 전시회 비용(부스임차 및 참가비, 독립부스 구축비, 제반시설 및 장치비) | |
| | 인력양성 지원 | 전문인력 양성 | - 비수도권 팹리스 기업 재직자 및 관련 종사자 대상 반도체 설계 전문 교육 - 지능형 반도체 개발지원센터 내 장비활용 교육 | |
| 고신뢰 반도체 상용화를 위한 검증·확인 지원 | 개발 및 제품화 지원 | 시제품 제작지원 | - 반도체 및 이의 검증과정과 상용화 과정에 필요한 모듈·보드·제품 등의 검증/확인 관련 시제품 제작 * 기업부담금 10% 이상 | 최민서 PM (kfia.cms@gmail.com) |
| | | 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 | - 고신뢰 반도체 검증지원센터 장비 활용 - 시제품 제작지원 프로그램과 연계 진행 시 장비 사용료 할인 지원 | |
| | 마케팅 및 사업화 지원 | 마케팅 지원 | - 고신뢰 반도체 홍보물 제작지원 - 국내외 전시회 비용(부스임차 및 참가비, 독립부스 구축비, 제반시설 및 장치비) | |
| | 인력양성 지원 | 전문인력 양성 | - 비수도권 팹리스 기업 재직자 및 관련 종사자 대상 반도체 검증·확인(V&V) 전문 교육 - 장비 활용 전문 인력 양성 교육 | |

* 각 지원 프로그램별 세부내용은 개별공고에 따라 변동될 수 있으므로, 담당자에게 확인필요.